

Daimler kooperiert mit Qualcomm

Daimler und Qualcomm Technologies haben eine strategische Zusammenarbeit bei der Fahrzeugvernetzung angekündigt. Dabei sollen zunächst gemeinsam Möglichkeiten erkundet werden, welche Technologien in zukünftigen Fahrzeugen zum Einsatz kommen können. Im Gespräch sind beispielsweise 3G/4G Mobilfunkverbindungen im Fahrzeug und kabellose Ladeoptionen wie „Qualcomm Halo Wireless Electric Vehicle Charging“ (WEVC).

Die Zusammenarbeit wird sich auf die Entwicklung eines induktiven Ladeprozesses für Elektroautos konzentrieren. Die von Qualcomm entwickelte WEVC-Technologie bietet dabei hohe Leistung auf kleinem Raum und ermöglicht es, Elektroautos und Plug-In Hybride zu laden, ohne an eine Ladesäule fahren zu müssen. Darüber hinaus erlaubt die so genannte Wi-Power-Technologie kabelloses Laden elektronischer Geräte im Auto.
(ampnet/jri)

Bilder zum Artikel

DAIMLER
